2018年春季学術講演会 特別シンポジウム





産学協働研究会

半導体業界はデバイスの微細化、3D化や、IoT、Alといったソリューションの発展に伴い新たな課題が多く、そこで働く技術者はやりがいを持って仕事に取り組んでいます。しかし、最近の就職戦線において半導体は必ずしも人気業種とは言えなくなっています。この現象を考えたときに、半導体各社は就職活動をしている学生のみなさんに魅力を十分伝えられていないのではないか、という疑問が湧いてきました。そこで、学生のみなさんが参加する応用物理学会において、半導体業界各社の若手技術者が学生時代、就職活動、そして現在の仕事について語る場を設けました。先輩達の学生~社会人における変化を自分事に捉えられるよい機会かもしれません。みなさんのご参加をお待ちしております。

3/19 (月) 早稲田大学

爆発的に拡大する半導体産業を支える日本の装置産業 ~若手社員が語る「大学研究・就職活動・企業経験」*~*

日時:2018年3月19日(月) 10:00~12:00

場所:早稲田大学 西早稲田キャンパス

開会挨拶: *応物)西山副会長* 基調講演: *SEAJ)辻村会長*

講演:

SEAJ選出6社

テラダイン、堀場エステック、ウシオ電機、フジキン、アル

バック

SCREENセミコンダクターソリューションズ

INE選出2社

東芝メモリ、ソニーセミコンダクタソリューションズ

閉会挨拶:

SEAJ)森岡専務

世界シェアが35% 年率5%の安定成長



本シンポジウムに関するお問い合わせ先 世話人 堂免 恵 (どうめん けい) 株式会社湧志創造 kdomen@u4sozo.co.jp



応用物理学会 産学協働研究会 SEAJ 日本半導体製造装置協会 応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会

